

2024年度 大阪公立大学 半導体デバイスプロセス技術基礎講座 (会員有料制)

於:大阪公立大学 i-siteなんば および オンライン



第1回	4月24日	最新の国内・世界の半導体および市場動向と展望	和田木氏	モルガンスタンレーMUFJ証券
第2回	5月9日	ALD/ALEプロセスの基礎と応用	霜垣教授	東京大学
第3回	5月20日	リソグラフィの基礎と最先端の現状	永原氏	東京エレクトロン
第4回	6月7日	プラズマエッチングの基礎と最先端の現状	堀特任教授	名古屋大
第5回	7月19日	パワーデバイスの基礎と最新動向	上田氏	パナソニックインダストリー
第6回	8月9日	半導体IC設計技術とその最新動向	吉河教授	富山県立大
第7回	8月30日	半導体接合の基礎と最先端動向	井上准教授	横浜国立大
第8回	9月27日	半導体洗浄技術の基礎と最先端技術トレンド	岩畑氏	SCREEN セミコンダクターソリューションズ
第9回	10月21日	レジスト、感光性ポリイミドの基礎と最先端動向	上野教授	信州大
第10回	11月27日	仮題:半導体支持基板の基礎と最新状況	片桐氏	シンコー
第11回	12月4日	仮題:CMOS,DRAM,NANDプロセス・材料技術全般基礎と最先端	廣田氏	ワイドヴィル
第12回	12月18日	仮題:CVD技術	霜垣教授	東京大学
第13回	1月8日	仮題:Si Tr のスケーリング	平本教授	東京大学
第14回	1月20日	仮題:微細加工/実装技術の展開:メタバースの動向	福嶋氏	カワサキテクノロジーサーチ
第15回	2月5日	仮題:めっき技術	藤原氏	大阪産技研
第16回	2月20日	仮題:スパッタリング技術	恒川氏	キャノンアネルバ